小结: 温度和费米分布

- 确定的温度对应某种确定的粒子能量分布
- 对于电子, 该分布为费米分布

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

其中E代表能量,E_F表示费米能级,k_B为玻尔兹曼常数,T为温度 f(E)表示粒子占据能量为E的态的概率

- f(E)表示一个态中电子的平均个数
- <u>当状态数为g时,gf(E)表示能量为E的态中电子的</u> <u>(平均)个数</u>
- <u>当态密度为g(E)时,g(E)f(E)dE表示能量为E到</u> E+dE的态中电子的个数

半导体能带中的电子数

导带C: 态密度g_c(E)

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

受主A: 状态数VN_A

N_D: 受主浓度

价带V: 态密度g_v(E)

电子数g_C(E)f(E)dE

电子数VN_Df(E)

电子数VN_Af(E) 空穴数VN_A(1-f(E))

电子数g_v(E)f(E)dE 空穴数g_v(E)(1-f(E))dE

V: 半导体体积

费米分布

T=0时有

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1} = \begin{cases} \frac{1}{\infty + 1} = 0, E > E_F \\ \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}, E = E_F \\ \frac{1}{0 + 1} = 1, E < E_F \end{cases}$$

即图中的A线

意义: T=0时, 电子由低至高依次填满所有能级; 往上则全空

T>0时,费米分布逐渐"融化",但始终保持 $f(E_F) = 1/2$

T>0时,费米分布 "融化"的部分在 E_F 上下 若干 k_BT 的范围

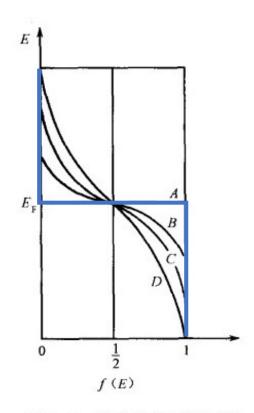


图 3-3 费米分布函数与温 度关系曲线 (曲线 A, B, C, D分别是 0K, 300K, 1 000K, 和 1 500K 的 f(E)曲线)

费米能级的特征

- 在半满带中
 - 0 K时,费米能级即电子填到的最高能级
- 有能隙时
 - 精确计算需要额外条件; 0 K时, 位于带隙里某处
- 费米能级不是独立的参量,可通过温度和电子总数守恒计算
 - 电子总数守恒又叫做电中性条件;指的是,为了保持半导体的电中性,半导体中有多少电子
 - 掺杂施主可使电子变多,掺杂受主可使电子变少
- 费米能级通常会随温度改变

• 假设电子能占据2个能级,能量间隔为 ΔE 。从低到高每个能级的状态数为 g_1 和 g_2 (g_1 << g_2)。电子总数为 g_1 。求温度为T时电子占据高能级的数目。

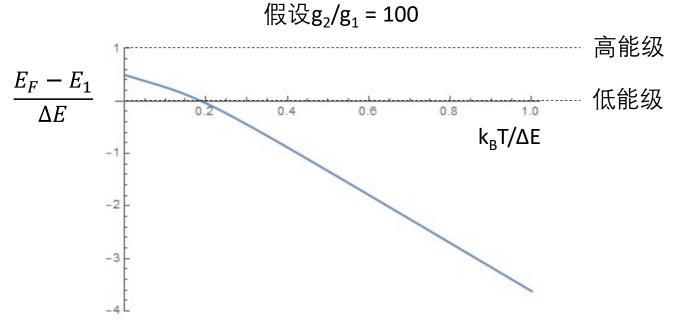
- 解法:
- 1.画出能级图,写出能级上的电子数
 - 即gf(E)。注意,其中含未知的E_F,无法直接计算
- 2.列出电子数守恒/电中性条件方程
 - 即所有电子数加起来等于多少
- 3.利用该方程求出E_F
- 4.利用 E_F 求出电子数

•假设电子能占据2个能级,能量间隔为ΔE。从低 到高每个能级的状态数为g₁和g₂(g₁<<g₂)。电 子总数为g1。求温度为T时电子占据高能级的数 目。

假设g₂/g₁ = 100 t (激发率) 0.8 占据高能级的 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 $k_BT/\Delta E$

数目为tg₁

• 假设电子能占据2个能级,能量间隔为 ΔE 。从低到高每个能级的状态数为 g_1 和 g_2 (g_1 << g_2)。电子总数为 g_1 。求温度为T时电子占据高能级的数目。



- 假设电子能占据2个能级,能量间隔为 ΔE 。从低到高每个能级的状态数为 g_1 和 g_2 (g_1 << g_2)。电子总数为 g_1 。求温度为T时电子占据高能级的数目。
- T=0: 全在低能级, E_F 位于两能级中间
- T>0:逐渐激发, E_F 逐渐下降。当 k_B T和 ΔE 大约在
 - 一个数量级时, 基本激发到高能级
 - 例如, g₂/g₁=100时, k_BT=0.4ΔE即可激发90%的电子
 - 具体什么能量能激发,和g₂/g₁的值有关

第三章: 大纲

- 回顾热力学里温度的概念(复习)
- 电子系统中温度和能量分布的关系
 - 费米分布
 - 态密度(复习第二章)
 - 本征半导体中的载流子浓度
 - 掺杂半导体中的载流子浓度
- 霍耳效应 (教材12.1)

电子在不同温度下的能量分布

- 电子的统计分布f(E)
 - 一个包含温度的表达式,显示了占据某能量态的概率
- <u>电子的态密度g(E)</u> (即DOS)
 - 单位能量中含有多少个电子状态
- 电子的统计分布 * 电子的态密度g(E)f(E)
 - 某能量态附近,单位能量中电子的密度
- g(E)f(E)对能量积分
 - 某能量范围中电子的密度,即<u>载流子浓度</u>

能带边缘电子态密度g(E)

三维各向同性单条能带

g(E)的含义为在某能量E附近,单位能量(dE)的电子态数目(dZ)

能带为
$$E = \frac{\hbar^2 (\boldsymbol{k} - \boldsymbol{k_0})^2}{2m^*} + E_C$$

E和E+dE中间的电子态数目为: E和E+dE之间的k空间体积*单位k空间体积的状态数前者为E对应的等能面(球)和E+dE对应的等能面(球)之间的部分

半径
$$\sqrt{\frac{2m^*(E-E_C)}{\hbar^2}}$$
 球体积 $\frac{4}{3}\pi \left(\frac{2m^*(E-E_C)}{\hbar^2}\right)^{3/2}$ 目标体积 $2\pi \left(\frac{2m^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E-E_C} dE$ (过程略)

后者前文已算得,为 $\frac{2V}{(2\pi)^3}$ 因为波矢之间的间距: $\Delta k = \frac{2\pi}{L}$,考虑自旋再乘以2

故
$$g(E) = \frac{dZ}{dE} = 2\pi \left(\frac{2m^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E - E_C} \frac{2V}{(2\pi)^3} = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_C}$$

能带边缘电子态密度g(E)

三维各向同性单条能带

导带底
$$E = \frac{\hbar^2 (\mathbf{k} - \mathbf{k_0})^2}{2m^*} + E_C = \frac{\hbar^2 (\mathbf{k} - \mathbf{k_0})^2}{2m_n^*} + E_C$$

$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_C} = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m_n^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_C}$$

价带顶类似,只是电子有效质量为负数, E_c 变为 E_v

$$E = \frac{\hbar^2 (\mathbf{k} - \mathbf{k_0})^2}{2m^*} + E_V = -\frac{\hbar^2 (\mathbf{k} - \mathbf{k_0})^2}{2m_p^*} + E_V$$

$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_V} = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m_p^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E_V - E_V}$$

因此,在能带边缘,DOS和E到能带边 距离的平方根成正比

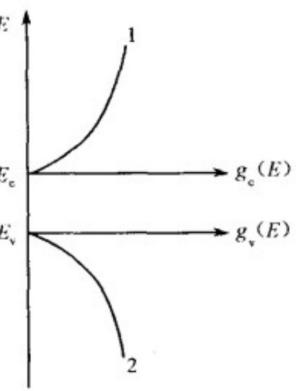


图 3-2 状态密度与能量的关系

硅、锗导带电子态密度的计算

Si、Ge的导带底并非各向同性,还有能级简并

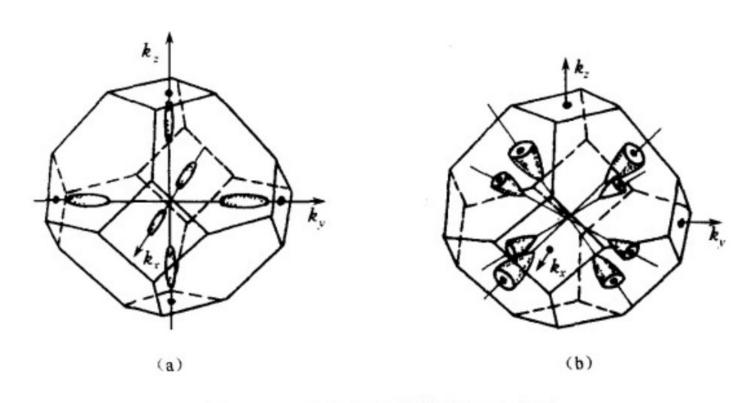


图 1-24 硅和锗导带等能面示意图

硅、锗导带电子态密度的计算

 $\mathbf{k} = (k_1, k_2, k_3)$ 是相对于导带底的波矢量

能带
$$E = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{k_1^2 + k_2^2}{m_t^*} + \frac{k_3^2}{m_l^*} \right) + E_C$$

此时等能面为椭球面

E和E+dE中间的能量态数目对应等能面向外扩展dE的椭球壳体积,乘以 $\frac{2V}{(2\pi)^3}$

E对应等能面包围的体积为
$$\frac{4}{3}\pi\sqrt{\left(\frac{2}{\hbar^2}\right)^3m_t^{*2}m_l^*(E-E_C)^3}$$

因此
$$\frac{dZ}{dE} = \frac{2V}{(2\pi)^3} 2\pi \sqrt{\left(\frac{2}{\hbar^2}\right)^3 m_t^{*2} m_l^* (E - E_C)}$$

$$\frac{dZ}{dE} = \frac{V}{2\pi^2} \frac{2^{\frac{3}{2}} \left(m_t^{*2} m_l^{*}\right)^{\frac{1}{2}}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_C}$$

硅、锗导带电子态密度的计算

考虑对称性,硅有6个相同的导带底,则 $g(E) = 6\frac{V}{2\pi^2} \frac{2^{\frac{3}{2}} (m_t^{*2} m_l^{*})^{\frac{1}{2}}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_C}$

如果令 $m_{dn}^* = 6^{2/3} (m_t^{*2} m_l^*)^{1/3}$,称为导带态密度有效质量

则g(E)有和各向同性情况具有相似的表达式

$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m_{dn}^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_C}$$

锗的情况类似,不过有4个相同的导带底

硅、锗价带空穴态密度的计算

k是(相对于价带顶的)波矢量

轻空穴带
$$E = -\frac{\hbar^2 \mathbf{k^2}}{2m_{pl}^*} + E_V$$
 重空穴带 $E = -\frac{\hbar^2 \mathbf{k^2}}{2m_{ph}^*} + E_V$

当E偏离Ev不太多时,等能面近似为球面

因此直接有
$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m_{pl}^*)^{3/2} + (2m_{ph}^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E_V - E}$$

如果令 $m_{dp}^* = ((m_{pl}^*)^{3/2} + (m_{ph}^*)^{3/2})^{2/3}$,称为价带态密度有效质量

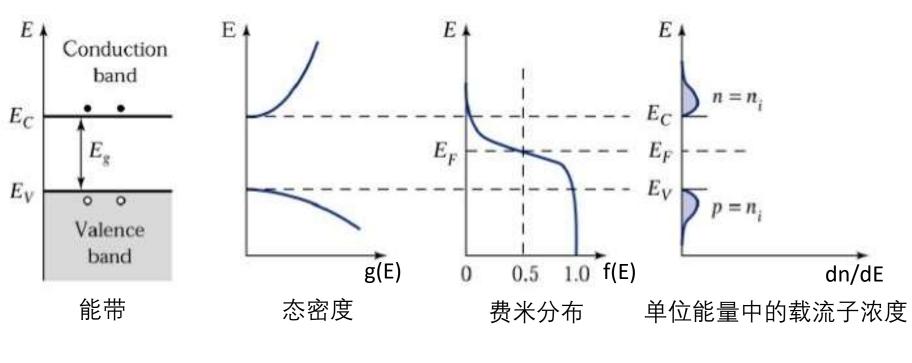
则g(E)也有和各向同性单带情况具有相似的表达式

$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m_{dp}^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E_V - E}$$

电子在不同温度下的能量分布

- 电子的统计分布f(E)
 - 一个包含温度的表达式,显示了占据某能量态的概率
- <u>电子的态密度g(E)</u>
 - 单位能量中含有多少个电子状态
- 电子的统计分布 * 电子的态密度g(E)f(E)
 - 某能量态附近,单位能量中电子的密度
- g(E)f(E)对能量积分
 - 某能量范围中电子的密度,即<u>载流子浓度</u>

载流子浓度计算的核心思想



状态数 电子数 电子浓度
$$dZ = g(E)dE \qquad dN = g(E)f(E)dE \qquad dn = \frac{1}{V}g(E)f(E)dE$$
 因此
$$n = \int \frac{1}{V}g(E)f(E)dE$$

半导体能带中的载流子浓度

导带电子浓度 $n = \int \frac{1}{V} g_C(E) f(E) dE$

导带C: 态密度g_c(E)

施主D: 状态数VN_D

N_D: 施主浓度

受主A: 状态数VN_A

N_D: 受主浓度

价带V: 态密度g_v(E)

电子数g_C(E)f(E)dE

电子数VNnf(E)

电子数VN_Af(E) 空穴数VN_A(1-f(E))

电子数g_v(E)f(E)dE 空穴数g_v(E)(1-f(E))dE

V: 半导体体积

价带空穴浓度
$$p = \int \frac{1}{V} g_V(E) (1 - f(E)) dE$$

第三章: 大纲

- 回顾热力学里温度的概念 (复习)
- 电子系统中温度和能量分布的关系
 - 费米分布
 - 态密度(复习第二章)
 - 本征半导体中的载流子浓度
 - 掺杂半导体中的载流子浓度
- 霍耳效应 (教材12.1)

本征半导体

• 理想情况: 完全没有掺杂的半导体

•实际情况:施主和受主掺杂都很少,并且基本补偿的半导体

• 现考虑理想情况

导带电子浓度
$$n = \int \frac{1}{V} g_C(E) f(E) dE$$

导带C: 态密度g_C(E)

电子数g_C(E)f(E)dE

价带V: 态密度g_v(E)

电子数g_v(E)f(E)dE 空穴数g_v(E)(1-f(E))dE

V: 半导体体积

价带空穴浓度
$$p = \int \frac{1}{V} g_V(E) (1 - f(E)) dE$$

注意:为符号简便起见,以下推导中省去态密度有效质量中的"d"

图 3-2 状态密度与能量的关系

导带底
$$g_C(E) = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m_n^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_C}$$

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

$$g_C(E)f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1} \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m_n^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_C}$$

积分的解析形式连电脑都算不出来, 怎么办?

注意: 为符号简便起见, 以下推导中省去态密度有效质量中的"d"

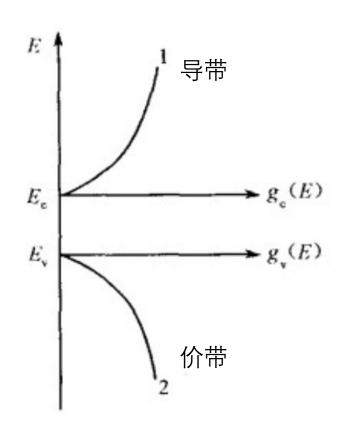


图 3-2 状态密度与能量的关系

费米分布的简化

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1} \sim e^{-\frac{E - E_F}{k_B T}}$$

<u>在指数项远大于1时,可以忽略后面的1,此时退化成玻尔兹曼分布,称</u> 为非简并系统(非简并半导体)。反之称为简并系统(简并半导体)

$$E - E_F > 2.5k_BT$$
时 $e^{\frac{E - E_F}{k_BT}} \sim 10 \gg 1$ 通常认为满足要求

同理对于空穴
$$1 - f(E) = \frac{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}}}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1} \sim e^{\frac{E - E_F}{k_B T}}$$

<u>在分母指数项远小于1时,可以忽略前面的指数项,此时也退化成玻尔</u> <u>兹曼分布,也有简并和非简并之分</u>

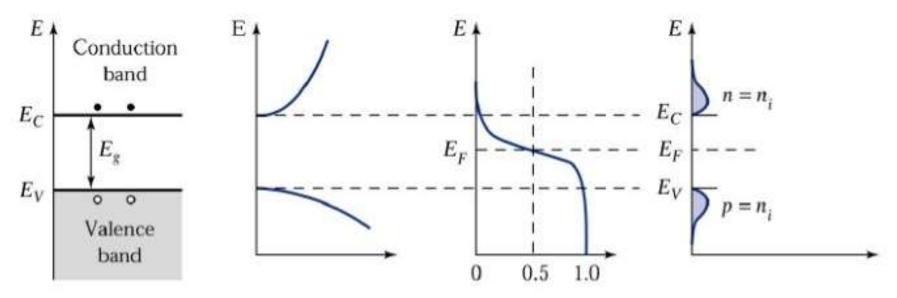
$$E - E_F < -2.5k_BT$$
时 $e^{\frac{E - E_F}{k_BT}} \sim 0.1 \ll 1$ 通常认为满足要求

在掺杂浓度不太大时, 为非简并半导体; 下面主要讨论非简并半导体

导带底
$$g_C(E)f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_BT}} + 1} \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m_n^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_C} \sim \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m_n^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_C} e^{-\frac{E-E_F}{k_BT}}$$

$$n = \int \frac{1}{V} g(E)f(E)dE = \int_{E_C}^{\infty} \frac{1}{2\pi^2} \frac{(2m_n^*)^{3/2}}{\hbar^3} \sqrt{E - E_C} e^{-\frac{E-E_F}{k_BT}} dE$$

$$= 2 \frac{(m_n^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_C - E_F}{k_BT}} \equiv N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_BT}}$$



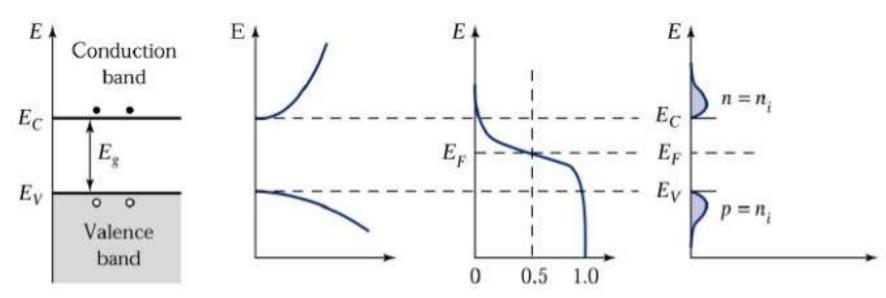
导带底

$$n = 2 \frac{(m_n^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} \equiv N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$$

 N_C 的物理意义:

如果将 N_C 理解为 E_C 处的状态数, $e^{-\frac{E_C-E_F}{k_BT}}$ 理解为玻尔兹曼分布函数,也可得到相同结果

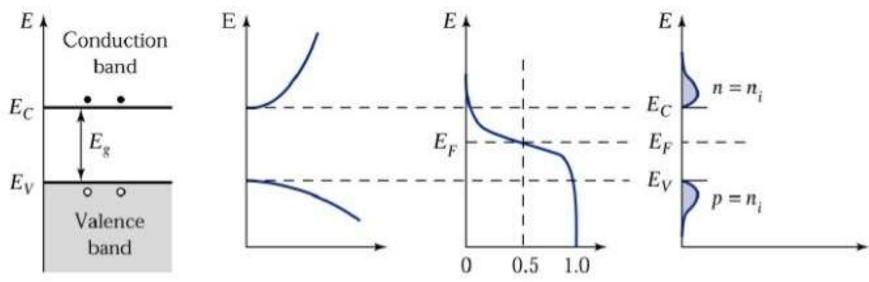
因此 N_C 也称"导带等效状态浓度"



同理,价带顶
$$p = 2\frac{(m_p^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} \equiv N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$$

 N_V 也称"价带等效状态浓度"

书上 N_C 、 N_V 叫做"等效状态密度",很容易引起混淆



非简并半导体的载流子浓度

暂时不看施主受主

玻尔兹曼分布

导带电子浓度 $n = N_C f(E)$

导带C: 状态数VN_C

N_c: 导带等效状态浓度

电子数VN_cf(E)

施主D: 状态数VND

N_D: 施主浓度

电子数VN_Df(E)

受主A: 状态数VN_A

N_D: 受主浓度

电子数VN_Af(E) 空穴数VN_A(1-f(E))

价带V: 态密度VN_V

N_v: 价带等效状态浓度

电子数VN_vf(E) 空穴数VN_v(1-f(E))

V: 半导体体积

价带空穴浓度 $p = N_V(1 - f(E))$ 玻尔兹曼分布

本征半导体模型

• 假设电子能占据2个能级,能量间隔为 E_g (= E_C - E_V 为半导体的带隙)。从低到高每个能级的状态浓度为 N_V 和 N_C (N_V 和 N_C 为同一数量级)。电中性条件为n=p。求温度为T时的载流子浓度。使用非简并条件。

本征半导体的电中性条件

- 对于本征半导体, 激发的电子数=留下的空穴数
- n=p, 即电中性条件

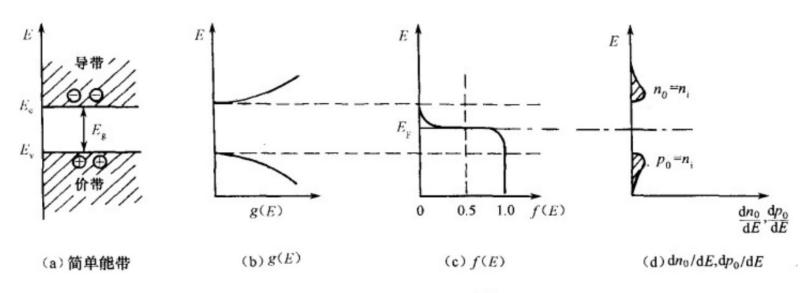


图 3-6 本征半导体[5]

本征半导体模型

• 假设电子能占据2个能级,能量间隔为 E_g (= E_C - E_V 为半导体的带隙)。从低到高每个能级的状态浓度为 N_V 和 N_C (N_V 和 N_C 为同一数量级)。电中性条件为n=p。求温度为T时的载流子浓度。使用非简并条件。

本征半导体模型的解法

- 解法:
- 1.画出能级图,写出能级上的电子数
 - 即gf(E)。注意,其中含未知的E_F,无法直接计算
- 2.列出电子数守恒/电中性条件方程
 - 即所有电子数加起来等于多少
- 3.利用该方程求出E_F
- 4.利用E_F求出电子数

能级上的载流子浓度

$$n = 2 \frac{(m_n^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}}$$
$$p = 2 \frac{(m_p^* k_B T / 2\pi)^{3/2}}{\hbar^3} e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}}$$

- •n、p和Ec、Ev和Ee的差值成指数关系
 - 注意: E_F是温度、掺杂的函数,稍后计算
- n、p正比于T^{3/2}exp(-1/T), 对温度敏感
- 这两个载流子浓度公式的应用条件:
 - 非简并半导体+热平衡

本征半导体模型的巧解法

$$np = N_C N_V e^{-\frac{E_C - E_V}{k_B T}} = N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}} = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/2}}{2\pi^3 \hbar^6} (k_B T)^3 e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$

其中 $E_g = E_c - E_v$ 为半导体的带隙

• 对一定的半导体材料,在一定的温度下,np乘积是一定的,而与 E_F 无关

定义本征载流子浓度 $n = p \equiv n_i$ i: intrinsic (本征)

此时
$$n_i = \sqrt{N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}}} = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/4}}{\sqrt{2}\pi^{3/2}\hbar^3} (k_B T)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

本征载流子浓度

电子-空穴浓度乘积

$$np = n_i^2 = N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}} = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/2}}{2\pi^3 \hbar^6} (k_B T)^3 e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$
 可得 $n_i = \sqrt{N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}}} = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/4}}{\sqrt{2}\pi^{3/2} \hbar^3} (k_B T)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$ 本征载流子浓度

- <u>本征载流子浓度与材料有关,</u> 并随温度变化而迅速变化
- 同一材料温度变化时,性能不稳定,不适合做器件
- 同一温度下不同材料,Eg越大,ni越小

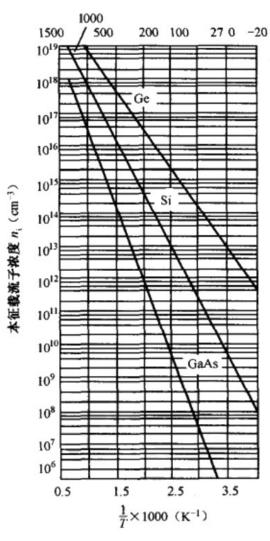


图 3-7 硅、锗、砷化镓 的 $\ln n_i \sim 1/T$ 关系^[5]

本征费米能级

$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} = p$$

$$\frac{N_C}{N_V} = e^{\frac{E_C - E_F}{k_B T}} e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} = e^{\frac{E_C + E_V - 2E_F}{k_B T}}$$

$$E_C + E_V - 2E_F = k_B T \log \frac{N_C}{N_V}$$

$$E_F = \frac{1}{2} (E_C + E_V - k_B T \log \frac{N_C}{N_V}) \equiv E_i \quad \text{称为本征费米能级}$$

即本征费米能级和禁带中线相距若干个k_BT 是否为非简并半导体?

表 3-2 300K 下锗、硅、砷化镓的本征载流子浓度

各项参数	$E_{\rm g}({ m eV})$	$m_n^* (m_{dn})$	$m_p^*(m_{dp})$	$N_{\rm c} ({\rm cm}^{-3})$	$N_{\rm v}({\rm cm}^{-3})$	n _i (cm ⁻³) (计算值)	n _i (cm ⁻³)(測量值)
Ge	0.67	$0.56m_0$	$0.29m_0$	1.05×10 ¹⁹	3.9×10 ¹⁸	1.7×10^{13}	2.33×10 ¹³
Si	1.12	$1.062m_0$	$0.59m_0$	2.8×10 ¹⁹	1.1×10 ¹⁹	7.8×10 ⁹	1.02×10^{10}
GaAs	1.428	$0.068m_0$	$0.47m_0$	4.5×10 ¹⁷	8.1×10 ¹⁸	2.3×10 ⁶	1.1×10 ⁷

对常见半导体, 室温下, 本征费米能级和禁带中线差距较小

本征半导体模型

• 假设电子能占据2个能级,能量间隔为 E_g (= E_c - E_v 为半导体的带隙)。从低到高每个能级的状态浓度为 N_v 和 N_c (N_v 和 N_c 为同一数量级)。电中性条件为n=p。求温度为T时的载流子浓度。使用非简并条件。

$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} = p$$

$$n_i = \sqrt{N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}}} = \frac{(m_n^* m_p^*)^{3/4}}{\sqrt{2} \pi^{3/2} \hbar^3} (k_B T)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

$$E_F = \frac{1}{2} (E_C + E_V - k_B T \log \frac{N_C}{N_V}) \equiv E_i$$

例题: 本征硅的载流子浓度

• 试计算本征硅在100 K、300 K、350 K时的载流子浓度。取 E_g = 1.12 eV, k_B = 1.38e-23 J/K, hbar = 1.05e-34 Js, 电子质量m = 9.1e-31 kg。电子有效质量纵向0.91m,横向0.19m;重空穴0.53m,轻空穴0.16m。

$$n_{i} = \sqrt{N_{C}N_{V}e^{-\frac{E_{g}}{k_{B}T}}} = \frac{(m_{dn}^{*}m_{dp}^{*})^{3/4}}{\sqrt{2}\pi^{3/2}\hbar^{3}} (k_{B}T)^{3/2}e^{-\frac{E_{g}}{2k_{B}T}}$$

$$m_{dn}^{*} = s^{2/3} (m_{t}^{*2}m_{l}^{*})^{1/3}$$

$$m_{dp}^{*} = ((m_{pl}^{*})^{3/2} + (m_{ph}^{*})^{3/2})^{2/3}$$

例题: 本征硅的载流子浓度

• 试计算本征硅在100 K、300 K、350 K时的载流子浓度。取 E_g = 1.12 eV, k_B = 1.38e-23 J/K, hbar = 1.05e-34 Js, 电子质量m = 9.1e-31 kg。电子有效质量纵向0.91m,横向0.19m;重空穴0.53m,轻空穴0.16m。

$$m_{dn}^* = s^{2/3} \left(m_t^{*2} m_l^* \right)^{1/3} = 1.06 \text{m}$$
 $m_{dp}^* = \left((m_{pl}^*)^{3/2} + (m_{ph}^*)^{3/2} \right)^{2/3} = 0.59 \text{m}$

$$n_{i} = \sqrt{N_{C}N_{V}e^{-\frac{E_{g}}{k_{B}T}}} = \frac{(m_{dn}^{*}m_{dp}^{*})^{3/4}}{\sqrt{2}\pi^{3/2}\hbar^{3}}(k_{B}T)^{3/2}e^{-\frac{E_{g}}{2k_{B}T}} = \begin{cases} 2.0e-10 \text{ cm}^{-3} (T = 100 \text{ K}) \\ 6.9e9 \text{ cm}^{-3} (T = 300 \text{ K}) \\ 1.9e11 \text{ cm}^{-3} (T = 350 \text{ K}) \end{cases}$$

例题: 本征GaN的载流子浓度

• 试计算本征氮化镓在300 K、500 K时的载流子浓度。取 E_g = 3.39 eV, k_B = 1.38e-23 J/K, hbar = 1.05e-34 Js, 电子质量m = 9.1e-31 kg。电子有效质量0.4m; 重空穴1.4m, 轻空穴0.3m。

$$n_i = \sqrt{N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}}} = \frac{(m_{dn}^* m_{dp}^*)^{3/4}}{\sqrt{2} \pi^{3/2} \hbar^3} (k_B T)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

$$m_{dp}^* = ((m_{pl}^*)^{3/2} + (m_{ph}^*)^{3/2})^{2/3}$$

例题: 本征GaN的载流子浓度

• 试计算本征氮化镓在300 K、500 K时的载流子浓度。取 E_g = 3.39 eV, k_B = 1.38e-23 J/K, hbar = 1.05e-34 Js, 电子质量m = 9.1e-31 kg。电子有效质量0.4m; 重空穴1.4m, 轻空穴0.3m。

$$m_n^* = 0.4 \mathrm{m}$$

$$m_{dp}^* = \left((m_{pl}^*)^{3/2} + (m_{ph}^*)^{3/2} \right)^{2/3} = 1.5 \mathrm{m}$$

$$n_i = \sqrt{N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}}} = \frac{(m_{dn}^* m_{dp}^*)^{3/4}}{\sqrt{2} \pi^{3/2} \hbar^3} (k_B T)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} = \begin{cases} 5.7 \text{e} - 10 \text{ cm}^{-3} (T = 300 \text{ K}) \\ 3.0 \text{e} 2 \text{ cm}^{-3} (T = 500 \text{ K}) \end{cases}$$

禁带宽度的影响有多显著?

- 例如Si: 1.12 eV; GaN: 3.39 eV。
- 室温时, Si为10¹⁰ cm⁻³数量级, 虽然比较绝缘, 但仍有一定导电性; 而GaN为10⁻¹⁰ cm⁻³数量级, 基本上不能导电
- 公式显示,在室温300 K时,如忽略有效质量的影响,1 eV的禁带宽度变化约可带来e²⁰ ~ 5x10⁸ 的本征载流子浓度变化!

$$n_i = \sqrt{N_C N_V e^{-\frac{E_g}{k_B T}}} = \frac{(m_{dn}^* m_{dp}^*)^{3/4}}{\sqrt{2} \pi^{3/2} \hbar^3} (k_B T)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$